11 Veröffentlichungsnummer:

0 370 211 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 89118361.8

(a) Int. CI.5. C23C 14/34, B32B 15/01, C22F 1/04

2 Anmeldetag: 04.10.89

3 Priorität: 25.11.88 DE 3839775

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 30.05.90 Patentblatt 90/22

Benannte Vertragsstaaten:
 AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

Anmelder: VEREINIGTE ALUMINIUM-WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
Georg-von-Boeselager-Strasse 25
D-5300 Bonn 1(DE)

Anmelder: BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9496 Balzers(LI)

© Erfinder: Dumont, Christian Dr. Schlegelstr. 10
D-5303 Bornhelm 1(DE)
Erfinder: Schmitz, Norbert
Münsterelfeler Str. 137
D-5350 Euskirchen(DE)
Erfinder: Quaderer, Hans
Pardiel 59
FL-9494 Schaan(LI)

Vertreter: Müller-Wolff, Thomas, Dipl.-Ing. Vereinigte Aluminium-Werke AG Georg-von-Boeselager-Strasse 25 Postfach 2468 D-5300 Bonn 1(DE)

- Aluminium-Verbundplatte und daraus hergestellte Targets.
- Aluminium-Verbundplatte und Verfahren zu ihrer Herstellung.
 Aluminium-Verbundplatten, die als Target für die Beschichtung mittels Kathodenzerstäubung verwendbar
 Sind, bestehen aus einer Nutzschicht aus Reinaluminium (AI ≥ 99,99) oder aus einer auf Reinauluminiumbasis (AI ≥ 99,99) erschmolzenen binären oder ternären Legierung und einer Trägerschicht.

Es soll nun eine Aluminium-Verbundplatte mit einer Härte in der Trägerschicht von HB ≥ 70 entwickelt werden, die in einem einfachen und preiswerten Verfahren herstellbar und für die Herstellung von Targets für die Sputtertechnik geeignet ist.

Die neue Aluminium-Verbundplatte besteht aus einer Trägerschicht aus einer aushärtbaren Legierung - vorzugsweise vom Typ AlMgSi - und einer Nutzschicht aus Reinaluminium (Al ≥ 99,99) oder aus einer auf Reinaluminiumbasis (Al ≥ 99,99) erschmolzenen binären oder ternären Legierung.

Der Gesamtaufbau wird durch Walzplatti ren bei Temperaturen zwischen 350 bis 450 °C hergestellt. Der Anteil des Trägerwerkstoffs beträgt vorzugsweise 20 bis 35 % der Gesamtdicke. Nach dem Warmwalzen mit einem Walzgrad von mind. 20 % wird die Verbundsplatte bei Temperaturen zwischen 450 und 540 °C Metalltemperatur weniger als 30 Minuten lösungsgeglüht, vorzugsweise weniger als 15 Minuten, in Wasser abg schreckt und anschließend einer Warmauslagerung von 2 bis 16 Stunden bei 160 bis 180 °C unterworfen.

Xerox Copy Centre

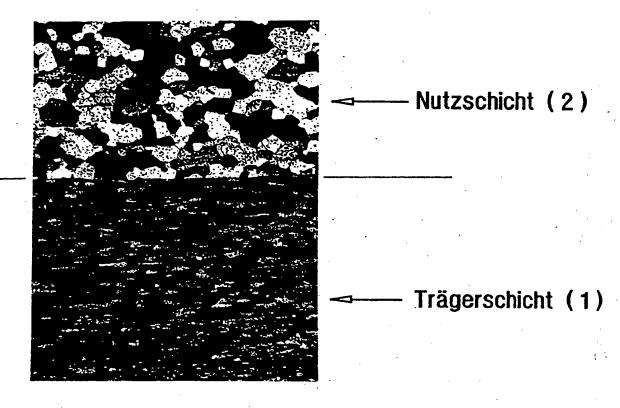


Abb. 3

1 mm

Aluminium-Verbundplatte und daraus hergestellte Targets.

Die Erfindung betrifft eine Aluminium-Verbundplatte, die als Target für die Beschichtung mittels Kathodenzerstäubung verwendbar ist, bestehend aus einer Nutzschicht aus Reinaluminium (AI ≥ 99,99) oder aus einer auf Reinaluminiumbasis (AI ≥ 99,99) erschmolzenen binären oder ternären Legierung und einer Trägerschicht.

Bei der Kathodenzerstäubung, die zu den physikalischen Beschichtungsmethoden zählt, wird das zu zerstäubende Material, das Target mit energiereichen Gasionen, die im elektrischen Feld beschleunigt werden, "beschossen". Dadurch werden Oberflächenatome aus dem Target herausgeschlagen, die sich auf der zu beschichtenden Fläche niederschlagen und eine Schicht bilden. Durch zusätzliches Anlegen eines Magnetfeldes am Target wird das Penning Prinzip ausgenutzt, die Abstäubraten werden dadurch bedeutend höher. Man spricht von Magnetron-Zerstäubung. Ein geringer Anteil der eingebrachten Energie wird bei diesem Prozess in kinetische Energie, der größere Anteil wird in Wärme umgewandet. Zum Abtransport dieser Energie müssen die Targets von der Rückseite intensiv gekühlt werden.

Materialien wie Al und Al-Legierungen werden durch die restliche Erwärmung in ihrer Stabilität beeinträchtigt

Um trotzdem mit hohen Energieleistungen zerstäuben zu können, werden Targets mit Rückplatten versehen, die eine hohe mech. Stabilität und gute Wärmeleitfähigkeit haben, damit die Erwärmung des Targets und seine Durchbiegung möglichst gering gehalten werden.

Nach dem Stand der Technik besteht die Rückplatte bei Aluminium und Aluminiumlegierungen aus Kupfer. Die Verbindung der beiden Metalle erfolgt normalerweise durch Kleben, Löten oder Sprengplattieren. Walzplattieren ist wegen der erforderlichen Wanddicke des Kupfers von mehr als 3 mm nicht möglich.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Aluminium-Verbundplatte für die Sputter-Technik oder für ähnliche Anwendungsfälle zu entwickeln, die in einem einfachen und preiswerten Verfahren herstellbar ist, wobei die Härte der Trägerschicht HB ≥ 70 beträgt und für die Herstellung von Targets für die Sputtertechnik geeignet ist. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die in den Patentansprüchen angegebenen Merkmale gelöst.

Der Erfindungsgedanke besteht im wesentlichen darin, daß die Aluminium-Verbundplatte aus einer Trägerschicht aus einer aushärtbaren Legierung - vorzugsweise vom Typ AlMgSi - und einer Nutzschicht bestehend aus Reinaluminium (Al ≥ 99,99) oder aus einer auf Reinaluminiumbasis (Al ≥ 99,99) erschmolzenen binären oder ternären Legierung besteht, wobei die Schichtdicken 10 bis 20 mm für die Nutzschicht und 3 bis 10 mm für die Trägerschicht betragen.

Der Gesamtaufbau wird vorzugsweise durch Walzplattieren bei Temperaturen zwischen 350 bis 450 °C hergestellt. Der Anteil des Trägerwerkstoffs beträgt vorzugsweise 20 bis 35 % der Gesamtdicke. Nach dem Warmwalzen mit einem Walzgrad von mind. 20 % wird die Verbundplatte bei Temperaturen zwischen 450 und 540 °C Metalltemperatur weniger als 30 Minuten lösungsgeglüht, vorzugsweise weniger als 15 Minuten, in Wasser abgeschreckt und anschließend einer Warmauslagerung von 2 bis 16 Stunden bei 1.60 bis 180 °C unterworfen.

Mit dieser Behandlung wird einerseits die Festigkeit der Trägerschicht und andererseits das Gefüge der Nutzschicht verbessert. In dieser beträgt der mittlere Korndurchmesser < 4 mm bei einer Streckung S < 4. In der bevorzugten Ausführungsform besteht die Trägerschicht aus einer Legierung vom Typ AlMgSi, die nach einer Lösungsglühung bei 485 bis 495 °C und anschließender Warmauslagerung eine Härte HB > 84 aufweist, und einer Nutzschicht aus Reinaluminium (Al ≥ 99,99 oder aus einer auf Reinaluminiumbasis (Al ≥ 99,99) erschmolzenen binären oder ternären Legierung, enthaltend wenigstens eines der Legierungselemente Si, Cu, Ti, wobei der Korndurchmesser weniger als 2 mm und die Streckung S < 2 beträgt. Die Gleichmäßigkeit und Feinkörnigkeit des Gefüges ist besonders günstig für den gleichmäßigen Abtrag beim Sputtern.

Wie eingangs erläutert, wird beim Sputtern die Nutzschicht mit energiereichen Gasionen beschossen. Um einen gleichmäßigen Abtrag und damit eine möglichst lange Nutzungsdauer der Nutzschicht zu erreichen, muß diese möglichst gleichförmig und homogen ausgebildet sein. Durch die erfindungsgemäße Walzplattierung beim Anteil Trägerwerkstoff von 20 bis 35 % der Gesamtdicke wird dieses walztechnisch am besten erreicht bei inem Walzgrad von mindestens 20 % im Temperaturbereich zwischen 350 bis 450 *C.

Die Lösungsglühung bei 450 bis 550 °C Metalltemperatur für weniger als 30 Minuten ist entscheid nd für die Erzielung eines geeigneten Korns in der Nutzschicht. Angestrebt wird ein quasiglobulitisches Feinkorn mit einer Streckung S < 2. Erfindungsgemäß wurde ein derartiges Korn nach dem Lösungsglühen rreicht, wobei der mittlere Korndurchmesser unterhalb von 1 mm lag, gemessen nach Dederichs und

5

EP 0 370 211 A2

Kostron. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kommt es genau auf die Einhaltung der Glühdauer an. Bei Glühzeit n von mehr als 30 Minut n erhält man ein Grobkorn, das beim Abtrag der Nutzschicht zu Unregelmäßigkeiten in der Zerstäubungsrate führt. Diese Unregelmäßigkeiten führen zu ungleichmäßigem Auftrag auf dem Substrat.

Bei Glühzeiten von weniger als einer Minute gehen allerdings zu geringe Anteile von aushärtenden aluminiumhaltigen Phasen in Lösung, so daß nach der Warmaushärtung die Härte der Trägerschicht eine Härte von 70 HB nicht erreicht und damit die Verbundplatte eine zu geringe Standfestigkeit für die Verwendung zur Beschichtung mittels Kathodenzerstäubung aufweist.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispieles näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 = Querschnitt durch eine erfindungsgemäße Aluminiumverbundplatte,

Fig. 2 u. 3 = Vergrößerungen im Maßstab 20:1 von Querschliffen durch erfindungsgemäß hergestellte Aluminiumverbundplatten.

Eine nach dem angemeldeten Plattierverfahren hergestellte Verbundplatte, bestehend aus einer 14 mm dicken Nutzschicht 2 aus Al99,9999 + 1 % Si und einer 5 mm dicken Trägerschicht 1 aus AlMgSi1 wurde in Abschnitte A, B geteilt und dann wie folgt behandelt:

Behandlung	Lösungsglühzeit im Salzbad	Lösungsglühtemperatu	
Α	20 min.	530 °C	
В	5 min.	490 °C	

Anschließend wurden die Platten im kalten Wasser abgeschreckt und 16 Stunden bei 160 °C warmausgelagert.

Die Messungen der Brinellhärte an den Trägerschichten und die Messung der Komgröße im Längsschliff der Nutzschichten ergab folgende Werte:

Behandlung	Kornquerschnitt in	mittlerer Korndurchmesser in μm	Streckung	НВ	Abb.
Α	2,37.10 ⁵ -1,78.10 ⁶	549-1505	1	115	2
В	1,78.104-7,50.104	151-309	1	95	3

Aus dem vorstehenden Vergleich zweier erfindungsgemäß hergestellter Aluminiumverbundplatten ist ersichtlich, daß die gewünschte quasi globulitische Struktur mit einer Streckung S = 1 unter den erfindungsgemäßen Bedingungen erreicht wird.

Ansprüche

- 1. Aluminium-Verbundplatte, die als Target für die Beschichtung mittels Kathodenzerstäubung verwendbar ist, bestehend aus einer Nutzschicht aus Reinaluminium (Al ≥ 99,99) oder aus einer auf Reinaluminiumbasis (Al ≥ 99,99) erschmolzenen binären oder ternären Legierung und einer Trägerschicht, dadurch gekennzeichnet, daß die Trägerschicht aus einer aushärtbaren Aluminiumlegierung mit einer Mindesthärte HB ≥ 70 besteht.
- 2. Aluminium-Verbundplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Trägerschicht und Nutzschicht walzplattiert sind.
- 3. Aluminium-Verbundplatte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Nutzschicht einen mittleren Korndurchmesser < 4 mm bei einer Streckung S < 4 aufweist.
- 4. Aluminium-Verbundplatte nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Nutzschicht eine Schichtdicke von 10 bis 20 mm und die Trägerschicht eine Schichtdicke von 3 bis 10 mm aufweist.
 - 5. Verfahren zur Herstellung einer Aluminium-Verbundplatte nach einem der vorhergehenden Ansprü-

20

25

10

35

30

45

EP 0 370 211 A2

che, dadurch gekennzeichnet, daß Nutzschicht und Trägerschicht bei einem Anteil Trägerwerkstoff von 20 bis 35 % der Gesamtdicke warmgewalzt werden bei Temperaturen zwischen 350 bis 450 °C mit einem Walzgrad von mindestens 20 %, danach zwischen 450 und 550 °C Metalltemperatur für weniger als 30 Minuten lösungsgeglüht, in Wasser abgeschreckt und anschließend von 2 bis 16 Stunden bei 160 bis 180 °C warmausgelagert wird.

- 6. Target für die Sputtertechnik, hergestellt aus einer Verbundplatte nach einem der Ansprüche 1-4.
- 7. Verfahren zur Herstellung eines Targets nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß bei einer Trägerschicht aus AlMgSi das Lösungsglühen bei einer Metalltemperatur von 485 bis 495 °C für 3-10 Minuten vorgenommen wird.

1.3

12.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

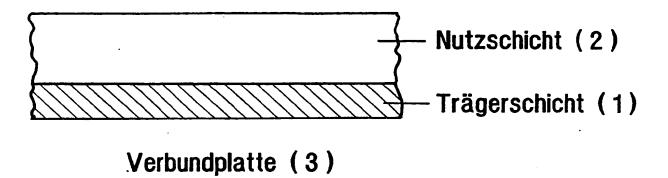
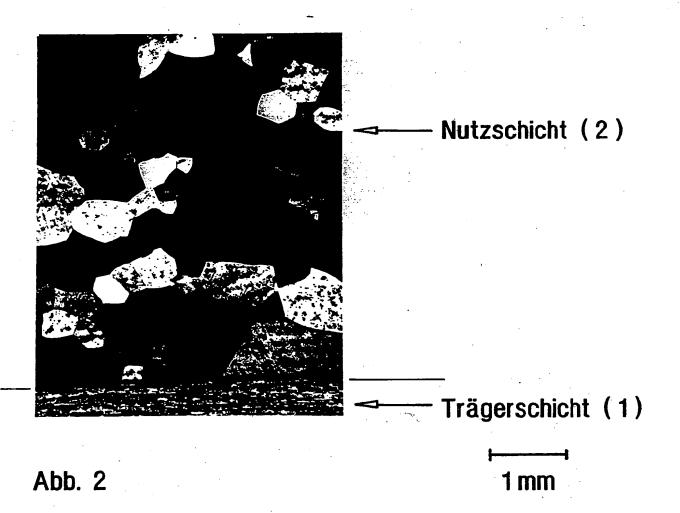
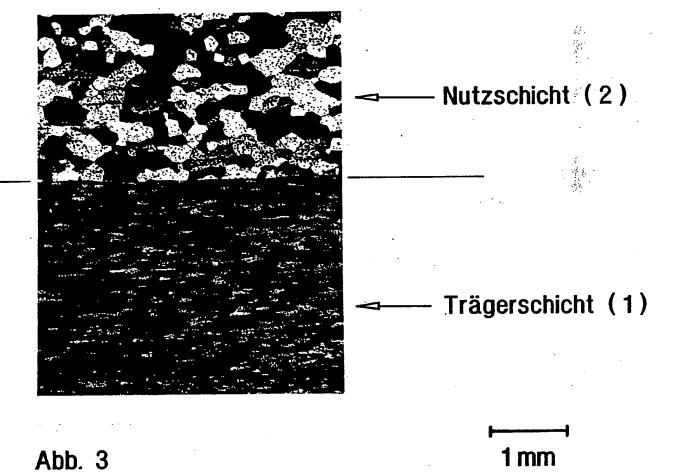


Abb. 1



NSDOCID: <EP___0370211A2 1



Nutzschicht (2)

Trägerschicht (1)

Verbundplatte (3)

Abb. 1

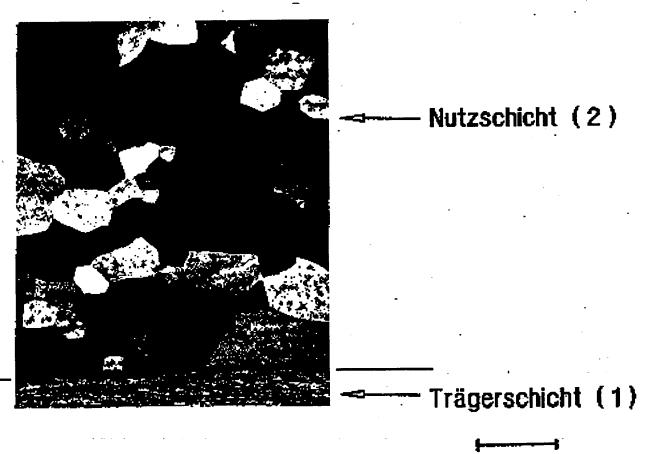
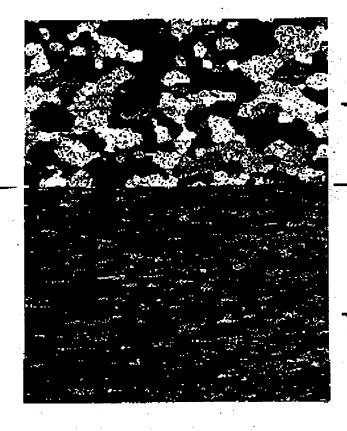


Abb. 2

1 mm



- Nutzschicht (2)

- Trägerschicht (1)

Abb. 3

1 mm

Veröffentlichungsnummer:

0 370 211 A3

(72)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(1) Anmeldenummer: 89118361.8

(1) Int. Cl.5: C23C 14/34, B32B 15/01, C22F 1/04

2 Anmeldetag: 04.10.89

Priorität: 25.11.88 DE 3839775

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 30.05.90 Patentblatt 90/22

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI LU NL SE

Veröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 18.07.90 Patentblatt 90/29 Anmelder: VEREINIGTE ALUMINIUM-WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT
Georg-von-Boeselager-Strasse 25
D-5300 Bonn 1(DE)

Anmelder: BALZERS AKTIENGESELLSCHAFT

FL-9496 Balzers(LI)

© Erfinder: Dumont, Christian Dr. Schlegelstr. 10
D-5303 Bornheim 1(DE)
Erfinder: Schmitz, Norbert
Münstereifeler Str. 137
D-5350 Euskirchen(DE)
Erfinder: Quaderer, Hans
Pardiel 59

FL-9494 Schaan(LI)

Vertreter: Müller-Wolff, Thomas, Dipl.-Ing. Service Aluminium-Werke AG Georg-von-Boeselager-Strasse 25 Postfach 2468
D-5300 Bonn 1(DE)

(5) Aluminium-Verbundplatte und daraus hergestellte Targets.

Aluminium-Verbundplatte und Verfahren zu ihrer Herstellung.

Aluminium-Verbundplatten, die als Target für die Beschichtung mittels Kathodenzerstäubung verwendbar sind, bestehen aus einer Nutzschicht aus Reinaluminium (Al ≥ 99,99) oder aus einer auf Reinauluminiumbasis (Al ≥ 99,99) erschmolzenen binären oder ternären Legierung und einer Trägerschicht.

Es soll nun eine Aluminium-Verbundplatte mit meiner Härte in der Trägerschicht von HB ≥ 70 entwickelt werden, die in einem einfachen und preiswerten Verfahren herstellbar und für die Herstellung von Targets für die Sputtertechnik geeignet ist.

Die neue Aluminium-Verbundplatte besteht aus einer Trägerschicht aus einer aushärtbaren Legi - rung - vorzugsweise vom Typ AlMgSi - und ein r

Nutzschicht aus Reinaluminium (Al ≥ 99,99) oder aus einer auf Reinaluminiumbasis (Al ≥ 99,99) erschmolzenen binären oder temären Legierung.

Der Gesamtaufbau wird durch Walzplattieren bei Temperaturen zwischen 350 bis 450 °C hergestellt. Der Anteil des Trägerwerkstoffs beträgt vorzugsweise 20 bis 35 % der Gesamtdicke. Nach dem Warmwalzen mit einem Walzgrad von mind. 20 % wird die Verbundsplatte bei Temperaturen zwischen 450 und 540 °C Metalltemperatur weniger als 30 Minuten lösungsgeglüht, vorzugsweise weniger als 15 Minuten, in Wasser abgeschreckt und anschließend iner Warmauslagerung von 2 bis 16 Stunden bei 160 bis 180 °C unterworfen.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 89 11 8361

	EINSCHLÄGIG						
Kategorie	Kennzeichnung des Dokumer der maßgeblich	ats mit Angabe, soweit erforderlich, en Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL5)			
Y	JOURNAL OF APPLIED INT. 1, Januar 1980, American Institute of York, US; S. MANIV on an aluminum magnetarget in Ar/O2 mixi * Seite 719, linke S	Seiten 718-725, of Physics, New et al.: "Oxidation etron sputtering tures"	1,6	C 23 C 14/34 B 32 B 15/01 C 22 F 1/04			
Y	DE-C- 749 695 (N.I * Ansprüche 1,2 *	N.)	1,6				
A	DE-A-3 030 329 (W.	C. HERAEUS GmbH)	1				
A	EP-A-0 024 355 (SI * Zusammenfassung *	EMENS AG)	1				
A	US-A-3 878 871 (W.	H. ANTHONY et al.)	2,5	RECHERCHIERTE			
A	WO-A-8 702 712 (AL AMERICA) * Seite 8, Zeilen 1 Zeilen 10-29 *		5,7	C 23 C B 32 B C 22 F			
A	W. HUFNAGEL: "Alumi 14. Auflage, 1983, Aluminium Verlag, D	Seiten 56,253-257,		B 23 K			
A	"METALS HANDBOOK", SELECTION: NON FERR METALS, 9. Auflage, Seiten 113-123, Ame Metals, Ohio, US						
		•					
Der v	vorliegende Recherchenbericht wur	de für alle Patentansprüche erstellt		_			
	Recherchesort	Abschlufdstum der Recherche		Pritter			
l r	DEN HAAG	27-04-1990	GRE	GG N.R.			

KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE

- X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet
 Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer
 anderen Veröffentlichung derselben Kategorie
 A: technologischer Hintergrund
 O: nichtschriftliche Offenbarung
 P: Zwischenliteratur

- T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze
 E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder
 auch dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
 D: in der Anmeldung angeführtes Dokument
 L: aus andern Gründen angeführtes Dokument
- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument